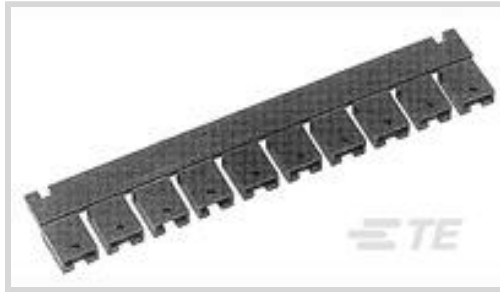




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流类型: **经济型**

分流方式: **开顶式**

Number of Positions: 2

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

工组温度范围: -65 – 105 °C

## 产品特性

### 结构特性

Number of Positions	2
---------------------	---

### 电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
------	---------

### 主体特性

手柄	不带
----	----

### 接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.127 μm[5 μin]
--------------	----------------

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端子基材	磷青铜
------	-----

分流类型	经济型
------	-----

分流方式	开顶式
------	-----

### 壳体特性

外壳材料	聚酯 - GF
------	---------

壳体颜色	黑色
------	----

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
----------	----------------

### 尺寸

产品高度	6.35 mm[.25 in]
------	-----------------

### 使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C
--------	--------------

## 行业标准

获得 CSA 认证	是
UL 等级	获得认可
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

## 包装特性

封装数量	1500
封装方法	Box

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 不含REACH SVHC
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

SHUNT, ECON, PHBR 5AU, BLACK

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_382811-8\\_P.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_382811-8\\_P.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_382811-8\\_P.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

### 目录页/数据表

[AMPMODU\\_INTERCONNECTION\\_SYSTEM\\_SECTION\\_6\\_7AND8](#)



英文版本

---

**产品环境合规性**

**TE 材料声明**

英文版本

---

**使用说明书**

**使用说明书 (美国)**

英文版本

[Low Profile, Economy, and Dual Beam Shunt Connectors 382811, 390088, and 382823](#)

英文版本

---

**机构认证**

**机构批件**

英文版本